

05/IMDIA/1/18
2018年1月11日

会員各位殿

IMDIA会長 高橋 誠
(人材育成委員会)

2017年度Mold金型保全中級ワークショップ実施の件

拝啓

時下、益々ご清栄の段、心よりお喜び申し上げます。

インドネシア金型工業会に、ご支援、ご協力頂きまして、誠にありがとうございます。インドネシアと日本とのEPAが2008年7月1日から発効しており、その一環としてJETROからの支援によりまして、標記Mold金型保全中級ワークショップをIMDIA HRD委員会のサポートにより、以下の内容にて実施しますので、ご参加をお願いします。

1.目的 : Mold金型保全中級育成プログラムにより、モールド金型保全作業が単独でできる為の作業手順と故障原因追究能力の向上を目指す。認定試験は写真または絵からいろんなトラブル状況を見て真の原因追求を行い、作業方法を明確にする。優秀者にはJETRO公認IMDIA認定書を授与する。

2.対象者 : Mold金型保全初級認定者

3.募集 : 2018年1月11日～31日 12:00まで
(本ワークショップに参加する応募者が10名になりましたら自動的に閉め切りとさせていただきます)

実施期間	実施場所	住所
2018年2月5日～7日	PT. KMK Plastics Indonesia	Kawasan Industri Jababeka I Jl. Jababeka XI, Block G-10, Cikarang Industrial Estate. Cikarang - Bekasi 17530

5.講師 : JETRO Mold金型保全専門家、Mr. Yasuhiro Sumida

6.費用 : 会員:無料
非会員:1,500,000Rp

7.受講者 : 参加者数は年会費により以下の通りとなります。

年会費	個人会員	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
参加者数	本人のみ	3名	4名	5名	6名

敬具

参加します。 参加しません。

なお返送は勝手ではありますが、参加・不参加に関わらず、2018年1月31日(水) 12:00までにメールにてお願いします。

返事メール: Ms.Cipty (cipty@imdia.or.id)

(参加の場合は以下に、ご記入下さい)

会社名 :

(なお個人会員は本人のみとなります)

参加氏名	氏名	携帯電話番号
1		
2		
3		
4		
5		

Bahasa Indonesia di sheet selanjutnya [or click here](#)